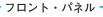
USBオーディオ完全解剖



ヘッドホン端子



電源スイッチ付き

ACインレット・モジュール

スピーカ端子

電源トランス

Rコア. 80VA. パワー・アンプ出力 50W×2が可能. 低背化しやすく漏れ 磁束が少ない

D級アンプ基板

サイズ: 72×47 mm. 出力段電力変換効率 95 % (定格出力時). 負荷: $2 \sim 16\Omega$. 定格出力(@ 4Ω , 1 kHz, *THD* + N = 0.1 %):100W. *THD* + N(@ 1 kHz, 50 W出力時, 4Ω):0.01%以下. 残留雑音: $200 \, \mu$ V以下(フィルタ AES $-17 \, A$ - weighted). ゲート・ドライバ IRS2092 と MOSFET IRF6645 を搭載

電子ボリューム基板

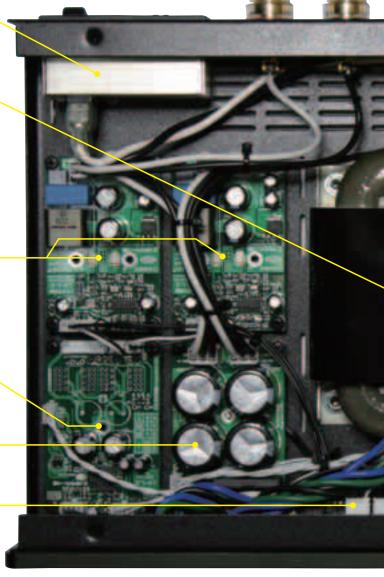
サイズ: 72×47 mm. R-2R抵抗ラダー型. 入力8 k Ω ,出力 350Ω . 残留雑音 $10 \mu V$ 以下(フィルタ AES-17 Aweighted). ゲイン・ステップ 0.5 dB. CS3310(シーラス・ロジック) を搭載

D級アンプ用電源基板

サイズ: 72×47 mm. ±25 V出力

システム・マイコン基板

電子ボリューム、ミュート・コントロール、リモコン操作、FPGAのファームウェア書き換えなどすべての制御を司る. ARM Cortex - M3 マイコンLPC1343やOLEDを搭載

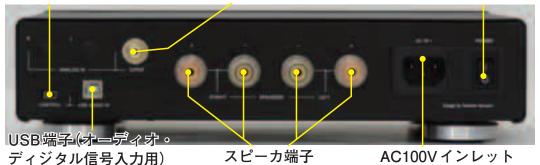


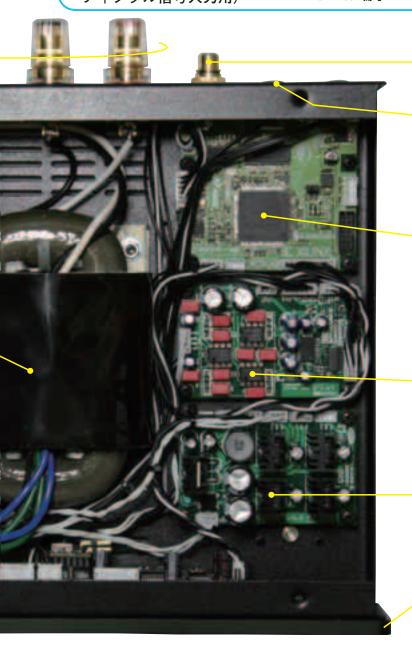
特集 製作研究! 最新USBオーディオ

リア・パネル

USB端子(PCコントロール用) S/PDIF端子

電源スイッチ





S/PDIF

パソコンがないときは、CDプレーヤのリア・パネルにあるディジタル・オーディオ信号の同軸出力端子とケーブルでつなぐと音楽を再生できる

オーディオ・データ受信用 USB(USB AUDIO)

パソコンからこの端子に入力されたオーディオ・データは、内部のUSBマイコンを介してFPGAに受け渡される. USBマイコンにこの端子を通じてファームウェアを書き込める

USB-FPGA 基板

USB2.0対応. LVDS出力. FPGA XC6LX4TQG144(Spartan - 6. ザイリンクス), USB2.0マイコン CY7C68013A(サイプレス), S/PDIF オーディオ・インターフェース AK4118 (旭化成)を搭載

D-Aコンバータ基板

サイズ: 72×47 mm. 入力インターフェース: 4線式 LVDS 方式(LRCK, BCK, DATA, SCK). 分解能32ビット.サンプリング周波数10k~200kHz.PCM1795を搭載

DC-DCコンバータ基板

入力は $\pm 17 V$. 出力は $\pm 12 V$ (リニア・レギュレータ) と+ 5V(スイッチング・レギュレータ)

シャーシ

W300×D246×H77mm(A4サイズ). つや消しの黒色.フロント・パネルは サンドブラスト加工で厚み7mm.ノ ート・パソコンを上に置くことを想定 し、放熱穴を側面と底面に配置

トランジスタ技術 2012年2月号 53